可焊性测试仪 st 88 可焊性测试仪 苏州市易弘顺电子

产品名称	可焊性测试仪 st 88 可焊性测试仪 苏州市易弘顺电子
公司名称	苏州易弘顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区新都银座3号楼1502室
联系电话	18094330000 18094330000

产品详情

沾锡天平使用时的注意事项

1.注意室温：过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称（或在特殊器皿中称量）。

2.注意砝码状况：一旦砝码生锈，测量结果偏小；若砝码出现磨损，则测量结果偏大。

3.注意砝码取放：取用砝码，要用镊子轻拿轻放，可焊性测试仪，取下的砝码应直接放入砝码盒中。

4.注意称量物的性状：要根据称量物的性状的不同，选择放在玻璃器皿或洁净的纸上，可焊性测试仪品牌，应事先在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量后，再称量待称物质。

4.1.注意固体药品：称量干燥的固体药品时，应在两个托盘上各放一张相同质量的纸，然后把药品放在纸上称量。

4.2.注意易潮解的药品：称量易潮解的药品时，必须放在玻璃器皿里（如：小烧杯、表面皿）进行称量。

沾锡天平工作过程：

可依据国际规格、日本规格进行可焊性测试及评价。

用于表面封装元件焊锡膏的可焊性和反射流焊接的升温信息下的可焊性、润湿性的测试及评价。

在焊锡急速加热时，短时间内对封装元件的可焊性进行测试及评价。

使用焊锡小球铝块夹具，可焊性测试仪生产厂家，可对表面封装元件印刷电路板的金属通孔的可焊性进行评价。

对在氮气环境中的可焊性进行测试及评价。

可通过电脑，对浸润时间，对应力，表面张力，接触角度等进行分析，可焊性测试仪 st-88，并可将得到的数据重迭在一起进行比较、分析。

可作为浸渍试验装置和扩张润湿装置使用（选择）。

什么叫沾锡天平，沾锡天平是干嘛用的？

焊锡能力测试 SOLDERABILITY TESTING 銲锡能力测试仪又称为沾锡平衡仪(WETTING BALANCE)，其基本流程是一个上升的锡槽/锡球与待测焊接面接触后，仪器记录锡对测试面所产生的应力反应，直到最后力量达于锡张力平衡后测试停止，这个流程我们称为沾锡平衡(WETTING BALANCE)。

可焊性测试仪 st-88-可焊性测试仪-苏州市易弘顺电子由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司（ucohesion.com）位于昆山开发区新都银座3号楼1502室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前易弘顺电子在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。易弘顺电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易弘顺电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。